⑷　納入期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで。
⑸　納入場所　東京大学大規模集積システム設計教育研究センター
⑹　入札方法　入札金額は、１個当たりの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
２　競争参加資格
⑴　国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第２条及び第３条の規定に該当しない者であること。
⑵　国の競争参加資格（全省庁統一資格）において平成30年度に関東・甲信越地域の「物品の製造又は物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、平成29年３月31日付け号外政府調達第61号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
⑶　購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
⑷　入札説明書で指定する内容等を満たす者であること。
⑸　総長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
３　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒113―8654 東京都文京区本郷７－３－１
東京大学本部契約課　蛭川　聖二　電話03―5841―2148
⑵　入札説明書の交付方法　本公告の日から上記３⑴の交付場所にて交付する。
⑶　入札書の受領期限　平成30年１月５日17時00分
⑷　開札の日時及び場所　平成30年１月26日14時00分　東京大学本部棟３階入札室
４　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除。
⑶　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、総長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。
⑸　契約書作成の要否　要。
⑹　落札者の決定方法　本公告に示した物品を納入できると総長が判断した入札者であって、国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺　手続における交渉の有無　無。
⑻　その他　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Makoto Gonokami, President of the University of Tokyo
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Application Specific 0.18um CMOS Chip 6,400 pieces
⑷　Delivery period : From 1 April, 2018 through 31 March, 2019
⑸　Delivery place : VLSI Design and Education Center, The University of Tokyo
⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　not come under Article 2 and 3 of the Regulation concerning the Contract for the University of Tokyo,
B　have the Grade A, Grade B or Grade C qualification during fiscal 2018 in the Kanto-Koshinetsu area in manufacture of product or sales of product for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency,
C　prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service and maintenance for the procured products,
D　meet content specified in the tender documentation,
E　not be currently under a suspension of business order as instructed by President of the University of Tokyo.
⑺　Time limit of tender : 17 : 00　5 January, 2018
⑻　Contact point for the notice : Seiji Hirukawa, Contract Group, Finance Department, The University of Tokyo, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8654 Japan, TEL 03―5841―2148

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成29年11月13日
国立大学法人東京医科歯科大学
学長　吉澤　靖之

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第９号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　75
⑵　購入等件名及び数量　東京医科歯科大学建物清掃業務　一式
⑶　調達案件の仕様等　入札説明書による。
⑷　履行期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日
⑸　履行場所　学長が指定する場所（東京都文京区、東京都千代田区）
⑹　入札方法　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
２　競争参加資格
⑴　国立大学法人東京医科歯科大学固定資産及び物品調達要項第17条及び第18条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵　国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人東京医科歯科大学の競争参加資格のいずれかにおいて平成30年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のＡ又はＢ等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、平成29年３月31日付け号外政府調達第61号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けており、東京医科歯科大学の競争参加資格については、財務施設部財務経理課にて随時受け付けている。
⑶　国立大学法人東京医科歯科大学固定資産及び物品調達要項第14条の規定に基づき、学長が定める資格を有する者であること。
⑷　学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
３　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒113―8510 東京都文京区湯島１－５－45
東京医科歯科大学財務施設部財務経理課経理第一係　米田　亘宏　電話03―5803―5947
⑵　入札説明書の交付方法　本公告の日から上記３⑴の交付場所にて交付する。
⑶　入札説明会の日時及び場所　平成29年11月20日16時00分　東京医科歯科大学施設・財務入札室（１号館西３階）
⑷　入札書の受領期限　平成30年１月５日17時00分
⑸　開札の日時及び場所　平成30年１月26日16時00分　東京医科歯科大学施設・財務入札室（１号館西３階）